

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2026-016

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年5月26日，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过拟分拆所属子公司 Anteryon International B.V.（以下简称“Anteryon”）至阿姆斯特丹交易所上市（以下简称“本次分拆”）的相关议案。本次分拆完成后，不会影响公司对 Anteryon 的控制权。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的相关公告。

本次分拆的相关风险提示如下：

1、在董事会决议日前 20 个交易日内，公司股票价格累计涨幅为 34.41%，剔除大盘因素影响后的累计涨幅超过 20%，但剔除同行业板块因素影响后的累计涨幅未超过 20%。公司已进行充分风险提示。尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行，但在本次分拆上市过程中，仍存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次分拆被暂停、中止或取消的可能。

2、本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东会及 Anteryon 内部决策机构对本次分拆方案的正式批准、取得阿姆斯特丹交易所及相关部门的批准、成功发行等。本次分拆能否通过上述批准程序以及最终获得相关批准的时间、成功发行均存在不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026年5月27日